## ⑩日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) B

昭62 - 207590

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月11日

B 23 K 15/00 B 23 P 15/32

105

7727-4E 7512-3C

審査請求 有 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

小径ドリルの製造法

②特 願 昭61-49153

29出 願 昭61(1986)3月6日

@発 明 者

谷 本

正 良

相模原市相模台団地5-4-305

@発明者 凢

明 裕

名張市結梗が丘南2-2-10

⑪出 願 人 旭ダイヤモンド工業株

東京都港区元赤坂1丁目2番3号

式会社

⑪出 願 人

日本プロビーム工業株

伊丹市森本7丁目133

外1名

式会社

砂代 理 人

弁理士 土橋 秀夫

明 細 書

1. 発明の名称

小径ドリルの製造法

#### 2. 特許 請求の範囲

(1) ドリル先端部を構成するダイヤモンド焼結体と、これに続くドリルボデーの先端小部分をなす超硬合金部とからなる長さ3mm以下のPCDチップを、ドリルボデーの大部分とシャンクとの一体の超硬合金部材に、ニッケルを溶加材として電子ビーム溶接したことを特徴とする小径ドリルの製造法。

(2) ダイヤモンド焼結体層に超硬合金の裏打ちを施した板状のPCDブランクから板面に垂直の小円柱を截り出してPCDチップとすることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の小径ドリルの製造法。

(3) ドリル先端刃部を C B N 焼結体で構成する ことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項または 第 2 項に記載の小径ドリルの製造法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は直径 2 mm 以下、とくに 1 mm 以下の小径穴あけ用のダイヤモンド焼結体ドリル、または C B N 焼結体ドリルの製造法に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

小径の穴あけ加工は一般に軽加工用には高速度鋼製ストレートシャンクドリルが、重加工用には超硬合金製ルーマ形ドリルが用いられる。ここに小径とは2 mm以下とするが、とくに1 mm以下の極細物に問題が多い。またルーマ形は第2 図のように先端刃部2とらせん溝3とを有する所定直径のドリルボデー1と、これよりも大径のシャンク4とからなる工具形式である。

重加工の例として電子装置の印刷配線基板の 穴あけがある。基板は工具を著しく損耗させる 難削材であり、これに大量の小径穴を短時間に あけなければならない。近年この種の加工需要 が増大しているが、重加工のため超硬合金製の ドリルをもってしても寿命は短かく、自動化、 量産化の障害となっている。 超硬合金よりも耐摩耗性のすぐれた工具材料としてダイヤモンド焼結体(PCD)がある。 切削工具としての寿命は超硬合金の数十倍ない し百倍以上であるから、これを小径ドリルに適 用することが期待されている。

第 3 図 1 0 は一般の切削工具用として供給される P C D ブランクである。ダイヤモンド焼結体の層 1 1 に超硬合金の裏打ち 1 2 を施した構成で、ダイヤモンド層 1 1 の厚さは 0.5 、裏打ち 1 2 を含む絵厚さは 1.5 ないし 3 、または直径は 8 ないし 1 3 (単位はいずれも mm) が一般である。

ブランク 1 0 を加工して刃部を形成したPC D「チップ」を、鋼などのシャンクに銀鑞付け して各種の切削工具を構成する。第 3 図の超硬 合金部 1 2 はダイヤモンド焼結体 1 1 を補強す るとともに、チップをシャンクに銀鑞付けする ことを可能とする。ただしダイヤモンド焼結体 は 7 0 0 ℃以上に加熱すると劣化するので、銀 鑞付の作業には配慮を要する。この事情もあっ

- 3 -

4 0 に接合してルーマ形の工具形状とする。部 材 4 0 は所定径のボデー部 4 1 と、規格径のシャンク部 4 2 との一体構造である。接合後、ドリル先端刃部とボデーのらせん溝とを加工して第 2 図のような小径ドリルを完成する。

PCDチップ20とボデー部41との接合
43は前述のように従来は銀鑞付によるが、チップ20は極めて微小のため接合部43の加熱
によりチップ全体が高温となり易く、ダイヤモンド焼結体21を劣化させる危険が大きい。また接合面積が小さいため十分な接合強度が得られない。ドリルは穴あけ加工時には強いねじり
応力を受けるに対し、銀鑞付部の剪断強度が不足で、重加工用ドリルとしての使用に耐えない。

第 5 図の P C D ブランク 3 0 は、 これを加工 してドリル先端を含むドリルボテーを一体に 製作し得るので上述の難点は ないが、 シャ ンク との接合に 問題がある。 第 7 図のように シャ ンク 5 0 の先端の穴 5 1 に P C D ブランク 3 0 を挿入、固定するに 銀鑞付あるいは 圧入の方法があ て、鑞付強度が不足してチップが脱落すること· もある。

小径ドリル用としては第5図のPCDブランク30がある。ダイヤモンド焼結体部31と超硬合金部32とからなる丸棒状のブランク30の直径は最小1m程度まで各種、長さはダイヤモンド焼結体31を先端刃部とするドリルボデーを製作するに十分である。

一般のPCD工具の製造技術はほぼ完成しており、また第 5 図のPCDブランク 3 0 も供給されているにも拘らず、小径ドリルに関しては下述の難点のため実用化に至っていない。

[発明が解決しようとする問題点]

第 3 図の P C D ブランク 1 0 から小径ドリルを製作するには、ブランク 1 0 の板面に垂直に第 4 図 2 0 の小円柱を載り出し、この P C D 「チップ」 2 0 をドリル先端部とする。ダイヤモンド焼結体部 2 1 の厚さは小径ドリルの先端 刃部を形成するに十分である。第 6 図のようにチップ 2 0 の超硬合金部 2 2 を超硬合金部材

- 4 -

る。

銀鑞付の場合は、ダイヤモンド焼結体31は加熱部33から十分に離れているため過熱のおそれは少く、また鑞付面積が大きいので接合強度も十分である。しかし第8図シャンク50の穴51とブランク33との間には少くとも鑞材52の侵入する間隙を要し、いわゆる遊びのある嵌合となって、第8図に簡張して描くようにブランク30は倒れを伴って固定される。

圧入法では銅製のシャンク 5 0 の穴 5 1 はブランク 3 0 よりも値かに小径とし、これにブランク 3 0 を押込む。シャンク 5 0 は穴 5 1 を強制的に拡大された状態でブランク 3 0 を受入れるが、このためのシャンクの局部的変形は必ずしも均一でないために矢張り第 8 図に類する倒れが起る。また押込みの強圧力のためにダイヤモンド焼結体 3 1 が破損することもある。

銀鑞付、圧入いずれの方法においても倒れは 避けられない。所定のドリル径よりも若干太い ブランク 3 0 をシャンクに接合後ブランク 3 0 を研削して所定径で、かつシャンクと同軸となるよう加工する工程が、第8図の倒れのために著しく困難になる。倒れに比例して研削量が多くなるばかりでなく、シャンクをチャックして回転すると先端が振れるため、研削圧によりブランク30が折損する危険を避けるには加工は極めて徐々に行なわなければならない。

1 例として直径 0. 8 mm、長さ 1 2 mmのブランクの先端の偏心が 3 6 μm あった時に、これを修正する研削加工に約 4 時間を嬰した。細心の注意を要する 4 時間の工程は小径ドリルの製造能率を著しく低下し製造原価を増大して、到底許容されない。

#### 〔問題点を解決するための手段〕

本発明の目的は高精度、高性能の小径PCD ドリルを経済的に提供することにある。

本発明の小径 P C D ドリルにおいては、第 5 図の P C D ブランク 3 0 を用いる第 7 , 8 図の構成は倒れの問題を伴うのでこれを避け、 P C D の小片チップ 2 0 を用いる第 6 図の構成を採

- 7 -

ボデー41との芯ずれは後述の治具により極小 におさえることができる。

てれにより P C D チップ 2 0 の径に見込む加工余裕分は値小で済み加工量は第 8 図のような倒れのある場合にくらべて極めて少い。加えて、超硬部材 4 0 が正確に同芯に加工されていればこの部に振れ止めを当てることにより折損の危険がなく P C D チップ部の加工に十分の研削圧を加えることができる。

以上のように P C D チップ 2 0 を接合した第6 図の構成は第5 図の P C D ブランク 3 0 を用いる第7,8 図の構成よりも、接合後の加工工程において基だ有利であるが、銀鑞付による従来の接合法では前述の欠点があって実用に至らなかった。本発明はニッケルを溶加材とする電子ビーム溶接によりこの構成を実用化したものである。

すなわち第1に電子ビームは極めて微小の局部に离エネルギーを集中するので、接合部43 のみが短時間に温度が上昇して溶接を完了し、 る。チップ20と部材40との接合43は、銀織付は前述のように不可である。本発明はこれに替えて、ダイヤモンド焼結体21を過熱劣化させることなく、しかも十分の強度が得られる接合法を確立したものである。すなわちニッケルを溶加材とする電子ビーム溶接による接合を特徴とする。

接合の後はボデー部全域を研削して所定の直径に仕上げ、先端刃部 5 とらせん溝 6 とを加工して第 1 図の小径ドリルを完成する。らせん溝 6 は P C D チップ 2 0 のダイヤモンド焼結体部2 1、超硬合金部 2 2 から、超硬合金部材 4 0 のドリルボデー部 4 1 にわたって連続して刻設することになる。

#### 〔作 用〕

第6図の構成の接合ではPCDチップ20の 後端と超硬部材40の先端とが共に輸芯に直角ならば接合後の倒れはない。多少の倒れはあってもチップ20が短寸のため先端21の偏心はでく少ない。接合部43におけるチップ20と

- 8 -

先端のダイヤモンド焼結体 2 1 は過熱すること がない。

第2に溶接は真空中で行なわれるので、フラックスを要せず、溶接部に異物、気泡などの欠陥もなく、健全な接溶ができる。

上記の効果に加えて、第3にニッケルを溶別
材とすることにより十分な溶接強度が得られる。下表は抗折試験法による溶接強度測定例である。試験片は直径2mmの丸棒とし、支点間距離30mmの中央に印加する荷重の、破断時の値である。表の左欄は一体の超硬合金棒、右欄は同材質、同寸法であるが、中央でニッケルを溶加材として電子ビーム溶接した試験片の溶接部に荷重した場合である。各5回の測定値を総合して、溶接の強度は一体の超硬合金と変らないことがわかる。

	一体品	溶接品
1	8. 1 kg	8. 0 kg
2	8. 1	8. 2
3	8. 3	8. 1
4	8. 1	8. 1
5	8. 0	8. 0

#### 〔寒 施 例〕

第 6 図の構成における P C D チップ 2 0 は 第 5 図 ブランク 3 0 を超硬合金部 3 2 で 切 断 して も 得られるが、前述のように 第 3 図の板状のブランク 1 0 から截り出すのがよく、その方法は ワイヤ放電加工法がよい。 第 3 図の P C D ブランク 1 0 はバイトや各種のフライスなどの材料としての需要に応じて大量に 製造されているので品質、供給とも安定しているからである。また 1 個のブランク 1 0 から多数のチップ 2 0をとることができるので経済的でもある。

超硬合金部材 4 0 は、ドリルボデー部 4 1 が シャンク部 4 2 と正確に同志となるよう製作す ることは困難ではない。また大量に製造されて いる第 2 図のルーマ形超硬ドリルの半製品を流 用することもできる。必要ならば P C D チップ 2 0、超硬部材 4 0 ともに、接合すべき場面を 動芯に直角に研磨する。

第9図のチャック60に、シャンク部42で 紹硬部材40を保持し、溶加材のニッケル板

- 11-

的経済的供給を可能にした点で、電子工業界な どへの貢献が大きい。

なお、本発明の趣旨は C B N 焼結体を刃先とする小径ドリルにも適用できることは明らかである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係る製造法によって製作した小径ドリルの一例を示す傾面図、第2 図は一般のPCDブランクの斜視図、第4 図は第3 図のブラシクは従来の小径ドリル 用PCDブランクの斜視図、第6 図は第4 図に示すPCDブランクを翻破合金部材に接合したの面図、第7 図は第5 図のは第6 図はよる構成の断面図、第8 図はシャンクの穴にPCDブランクを挿込んだは酸を誘張して画いた断面図、第9 図は本発明の実施例を示す説明図である。

20…PCDチップ 40…超硬部材 60, 62…治具 63…電子ビーム 6 1 を挟んで P C D チッ プ 2 0 を載せる。 鋼製の 治具 6 2 は P C D チッ フ 2 0 を 超硬部材 4 0 と 同 芯に 位置決 め する と 同時 に 軽い 圧 力 P を 加 える。 すなわち 治具 6 2 はチャック 6 0 と 同 芯を保って上下動を可能とする支持装置(図示せず)に支持されている。

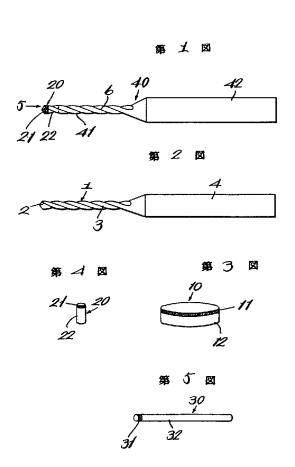
以上の構成を電子ビーム溶接装置の真空中に置き、接合部 6 1 に焦点を結ぶ電子ビーム 6 3 を照射すれば一瞬に溶接が完了する。銅製の位置決め治具 6 2 は P C D チップ 2 0 のダイヤモンド焼結体部 2 1 に接触しているので熱は治具 6 2 に流入してダイヤモンド焼結体の過熱防止にも役立つ。

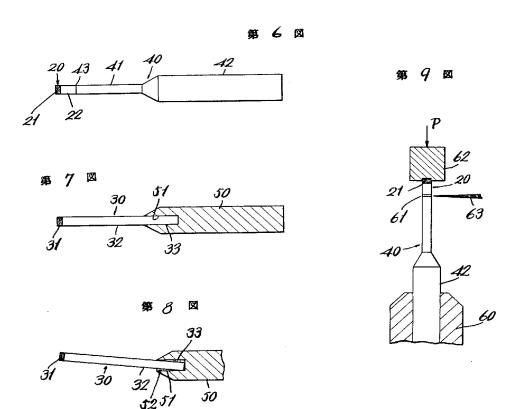
第9 図の構成を多数円周上または直線上に配列し、遂次電子ビーム照射位置に送ることにより、多数の溶接を真空を破ることなく連続して行うことができる。

### 〔発明の効果〕

本発明は、長寿命の期待をもって要望されな がら実現されなかった小径PCDドリルの工業

-12-





PAT-NO: JP362207590A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62207590 A

TITLE: MANUFACTURE OF SMALL DIAMETER DRILL

PUBN-DATE: September 11, 1987

#### INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TANIMOTO, MASAYOSHI OUCHI, AKIHIRO

#### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

ASAHI DAIYAMONDO KOGYO KK N/A NIPPON PUROBIIMU KOGYO KK N/A

**APPL-NO:** JP61049153 **APPL-DATE:** March 6, 1986

INT-CL (IPC): B23K015/00 , B23P015/32

US-CL-CURRENT: 219/121.14

## ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce a manufacturing cost by performing the electron beam welding of the PCD chip in the prescribed length consisting of a diamond sintered body and sintered hard alloy to the super alloy member of a drill body with Ni as a filler material.

CONSTITUTION: The PCD chip 20 in ≤3mm length which is arranged at the drill tip part and which is composed of a diamond sintered body and sintered hard alloy member is prepared in advance. The PCD chip 20 is first placed by pinching the Ni plate 61 of a filler material by holding the sintered hard member 40 of the drill with a shank part 42 to a chuck 60. The PCD chip 20 and sintered hard member 40 are located concentrically by a copper made jig 62 to apply a light pressure P. This composition is worked in a small diameter drill after welding by irradiating an electron beam 63 on a junction part 61 by arranging it in the vacuum of the electron beam welding equipment. In this way the manufacture of the small diameter PCD drill is simplified and the manufacturing cost can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO&Japio